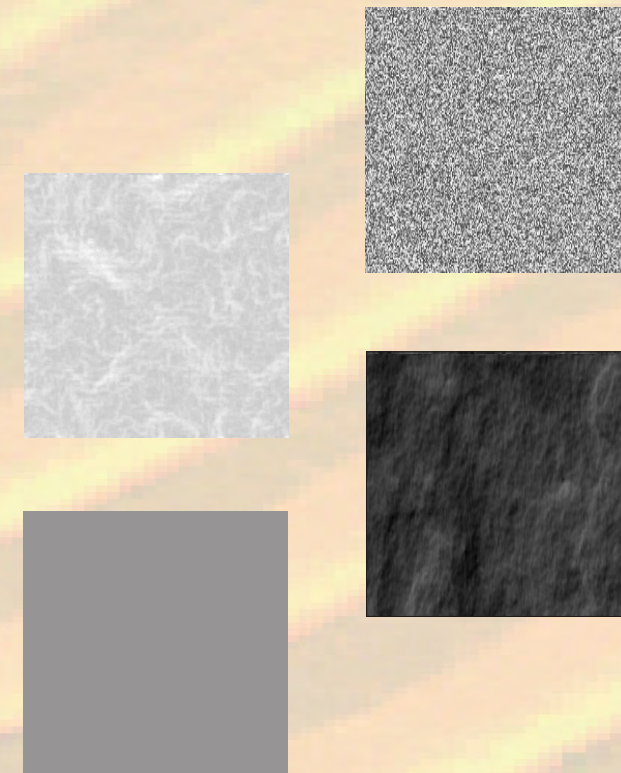


Ihre starken Partner für die Untergrundvorbereitung



und



Vorstriche / Grundierungen



VDP-130
lösemittelfreier Dispersionsvorstrich
Vorstrich vor Spachtelarbeiten mit STAUF- und IBOLA-Spachtelmassen



VDP-140
lösemittelfreier Dispersionsvorstrich
Vorstrich vor der Verklebung mit STAUF-Dispersionsklebstoffen



VDP-160
lösemittelfreie Dispersionsgrundierung
Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF und IBOLA Spachtelmassen



VPU-155
lösemittel- und wasserfreie 1K-PU-Grundierung
vor Klebearbeiten mit PU- und SMP-Klebstoffen



VSP-110
lösemittelfreie einkomponentige Silan-Grundierung
vor Klebearbeiten mit PU- und Dampfbremse auf restfeuchten Zementstrichen bis 4 CM-% großflächiger Niveauegleich



VEP-190
lösemittel- und wasserfreie 2K-Epoxi-Grundierung
Dampfbremse bei erhöhter Restfeuchte bei Zementstrich bis 4 CM-% vor Spachtelarbeiten und Verklebung mit Reaktionsharzklebstoffen



VLM-100
lösemittelhaltiger Vorstrich
vor Klebearbeiten mit Kunstharzklebstoffen
schnell trocknend

Beispiele für Systemaufbauten

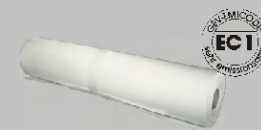
Untergrund	Calciumsulfat-Fließestrich	Restfeuchter Zementestrich	Alter Holzdielenboden auf Holzbalkendecke	Oberflächenlabiler Zement-Altstrich
Rissverschluß / Fugenverfüllung	EGH-30	--	IBOLA RM	EGH-30
Grundierung / Feuchtigkeitssperre	VDP-130	VEP-190 + Quarzsand	VDP-130	VPU-155
Spachtelmasse	SPB-65	SPP-95	SPP-95 + Armierungsfasern	--
Klebstoff zur Verklebung der Unterlagsbahn	B2D-370	--	--	PUK-440
Unterlagsbahn *	Dämmunterlage 3 mm	--	--	Dämmunterlage 2 mm
Klebstoff zur Verklebung des Oberbelages	B2D-370	PPK-890	PUK-450	SMP-960
Belag	homogener PVC-Belag	10 mm-Massivparkett Einzelstäbe-Buche	3-Schicht-Diele Kambala	11 mm-Zweischicht Fertigparkett-Einzelstab

* zur mechanischen Entkopplung / Trittschallminderung / Erhöhung der Punktelastizität

Unterlagsbahnen

Polyestervlies

mechanische Entkopplung des Untergrundes



Dämmunterlage

PUR-gebundene Kork-Gummi-Granulat-Matte zur Trittschallminderung und mechanischen Entkopplung unter elastischen und textilen Belägen, Parkett und Holzpfaster



Unterlagsplatte

Entkopplungsplatten

zur mechanischen Entkopplung des Untergrundes unter Parkett



für alle Parkettklebstoffarten geeignet

Gießharz

EGH-30

schnelles 2K-Polyestergießharz kraftschlüssiges Verschließen von Estrichrissen sehr schnelle Aushärtung



Spachtelmassen

SPP-95

Selbstverlaufende, hochvergütete Spachtelmasse zum Nivellieren und als Dünnschichtausgleich. Zur Armierung STAUF-Glasfasern verwenden.



SPP-90

Selbstverlaufende Spachtelmasse unter Parkett. Keine weitere Vergütung notwendig



IBOLA DS

Flexible Dispersions-Spachtelmasse zum Spachteln und Glätten von Stößen



IBOLA FZ

Spachtelmasse zum Nivellieren und als Dickschichtausgleich



IBOLA OS

Selbstverlaufende zementäre Spachtelmasse unter Bodenbelägen



IBOLA GS

Selbstverlaufende Ausgleichsmasse auf Calciumsulfat-Halbhydrat-Basis



IBOLA GS "standfest"

Standfeste Gipsspachtelmasse auf Calciumsulfat-Halbhydrat-Basis



IBOLA RM

Standfeste Füllmasse zum Füllen und Nivellieren von Löchern



IBOLA PU

2K-Polyurethan-Spachtelmasse



Armierungsfasern

zur Armierung von STAUF SPP-95 erhöht die Biegezugfestigkeit



Quarzsand

zum Abstreuen von Epoxidharzgrundierungen und zum Strecken von Spachtelmassen

